

强于大市

《从 KLA、Lasertec、Onto 等年报看量测设备：整体价值量占比上升，EUV 掩模版检测增速最快》(2021-2-17)

《从 ASML、Nikon、Canon 年报看光刻机行业：EUV 已占 4 成，逻辑客户主导光刻机需求长期高增长》(2021-2-8)

《从 AMAT、Lam、TEL 年报看半导体设备行业趋势》(2021-2-4)

《半导体设备行业 2020 年三季报总结》(2020-11-17)

《半导体设备行业 2020 年二季报总结》(2020-08-23)

《半导体设备行业 2020 年一季报总结：设备需求刚性，受益先进制程及中国大陆投资》(2020-5-5)

《半导体设备国产化专题八：工艺控制与量测设备》(2019-12-4)

《半导体设备国产化专题七：硅片生长及加工设备》(2019-11-24)

《半导体设备国产化专题六：光刻工艺环节的光刻机、Track 和去胶设备》(2019-11-10)

《半导体设备国产化专题五：集成电路封装设备》(2019-10-10)

《半导体设备国产化专题四：集成电路测试设备》2019-06-24

《半导体设备国产化专题三：3D Nand 工艺设备国产化统计》2019-06-10

《半导体设备国产化专题二：28-14nm 制程设备国产化统计》2019-05-19

《半导体设备国产化专题一：特色工艺产线的设备国产化统计》2019-05-10

中银国际证券股份有限公司
具备证券投资咨询业务资格

机械设备：专用设备

证券分析师：杨绍辉
(8621)20328569
shaohui.yang@bocichina.com
证券投资咨询业务证书编号：S1300514080001

证券分析师：陶波
(8621)20328512
bo.tao@bocichina.com
证券投资咨询业务证书编号：S1300520060002

联系人：朱祖跃
zuyue.zhu@bocichina.com
一般证券业务证书编号：S1300120080005

半导体设备行业 2021Q1 业绩总结

一季度增长强劲，二季度高增长持续

2021Q1 全球半导体设备龙头公司收入环比增长 11.5%，同比增长 45.1%，高于此前预期的 39%。本轮半导体设备景气度周期是技术节点进步叠加全球经济数字化、产业转移等因素推动，景气度向上趋势相比以往更具持久性。

报告要点

- 台积电上调资本开支，产业链景气度高。TSMC 公告 2021 年 3 月实现营收新台币 1291 亿元，同比增长 13.8%。根据台积电 21Q1 法说会，2021 财年资本开支在早前指引 250-280 亿美元的基础上进一步上调至 300 亿美元，其中约 80% 将用于 3、5、7nm 制程的先进工艺。据 SEMI 统计，北美设备供应商 3 月出货额 32.73 亿美元，同比增长近 48%。
- 2021Q1 全球半导体设备龙头公司收入环比增长 11.5%，同比增长 45.1%，高于此前预期的 39%。我们统计 8 家全球半导体设备龙头企业，2020Q4 合计收入环比增长 4.6%，同比增长 17.3%，行业平均毛利率 48.3%，环比三季度上升 1.7 个百分点；2020 年全年累计行业收入同比增长 20%，而 2019 年同比下滑 7%。由于 AMAT、DNS 尚未公布 2021Q1 财报，按照其业绩指引中值计算，2021Q1 合计收入 228.93 亿美元，环比增长 11.5%，同比增长 45.1%。
- 2020Q4，存储客户贡献的设备收入同比增长 45%，回升趋势显著。根据前六大半导体设备企业数据统计，2020Q4，存储客户贡献的设备收入 58 亿美元占比 42%，单季度收入同比增长 45%。2020 年全年 Memory 客户贡献的设备收入累计为 210 亿美元，同比增长 18%，而 Foundry&Logic 客户贡献的设备收入累计为 283 亿美元，同比增长 20%。2021 年一季度 Lam Research 的存储客户贡献收入占比 62%，环比 2020Q4 进一步提升 6%。
- 中国大陆成为全球最主要半导体设备市场之一。根据前六大半导体设备企业数据统计，2020 年全年中国大陆地区的半导体设备市场需求占全球的 27%，其次是中国台湾地区和韩国，分别占比 23% 和 22%。2021Q1，除尚未公布财报的 AMAT 和 DNS 外，其余四大半导体设备公司来自中国大陆的半导体设备销售收入为 132.03 亿美元，占比为 23.4%，环比略降 0.7 个百分点。
- 刻蚀、量测、CVD 新产品层出不穷，行业竞争格局进一步集中。2020 自然年半导体设备龙头收入普遍快速增长，Lam、AMAT、ASML、TEL 收入分别同比增长 25%、21%、21%、18%，均快于 SEMI 预计 2020 年 15% 的行业增速。从产品看，AMAT 2020 年 PVD 设备收入增长 42%，刻蚀设备收入增长 30%，量测设备收入同比增长 46%，这三大类产品收入均创历史新高。
- 普遍看好未来两年半导体设备行业发展前景。Lam Research 估计 2021 年下半年全球 WFE 需求快速增长，全年市场规模将超过 750 亿美元，此前预计为 650-700 亿美元，驱动因素包括 3D Nand 向更高层数迁移、DRAM 资本开支强劲、Foundry/Logic 持续增加的资本开支。根本原因是全球经济数字化，叠加资本密度提高，AI、HPC、IoT、5G 等将支撑半导体行业未来持续多年的趋势向上。
- A 股半导体设备板块业绩快速增长。2020A/2021Q1，A 股半导体设备公司营收同比增长 20.8%/54.5%，归母净利润同比增长 31.0%/174.6%。展望 Q2 和 2021 年全年：由于前期订单逐步进入收入确认阶段，同时新签订单保持快速增长，预计芯源微、万业企业、精测电子等公司半导体设备收入维持快速增长。伴随着国产化率的提高、客户验证的持续推进、覆盖工艺数量的增加，中微公司、北方华创等规模较大的半导体设备公司也将维持快速增长。

重点推荐

- 全球半导体设备行业景气度趋势向上，ASML、Lam Research、AMAT 等对 2021 年行业增长及订单预期普遍乐观。
- A 股半导体设备推荐组合：中微公司、北方华创、华峰测控、万业企业、长川科技、精测电子、芯源微，关注晶盛机电、美股盛美半导体。

评级面临的主要风险

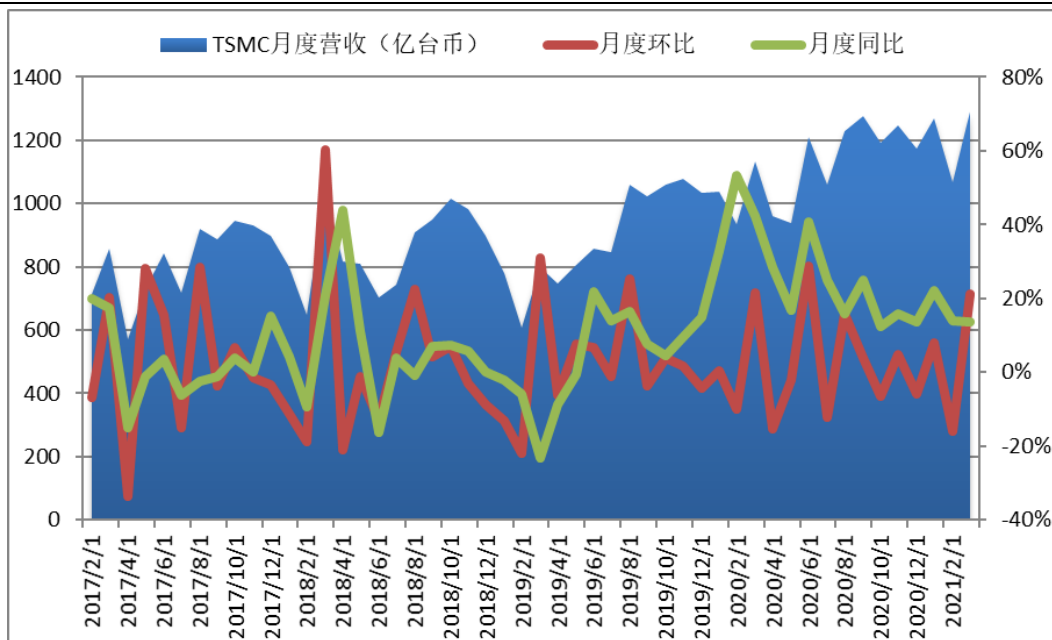
- 晶圆厂项目进度低于预期、新产品工艺验证风险、零部件国产化缓慢。

一、半导体设备行业景气度高，设备需求旺盛

TSMC 单月营收维持高位

TSMC 2021 年 3 月实现营收 1,291.27 亿新台币，较 2 月增长 21.2%，较去年同期增长 13.8%，前 3 月累计营收为 3,624.10 亿新台币，年增 16.7%。

图表 1. TSMC 月度营收维持在高位

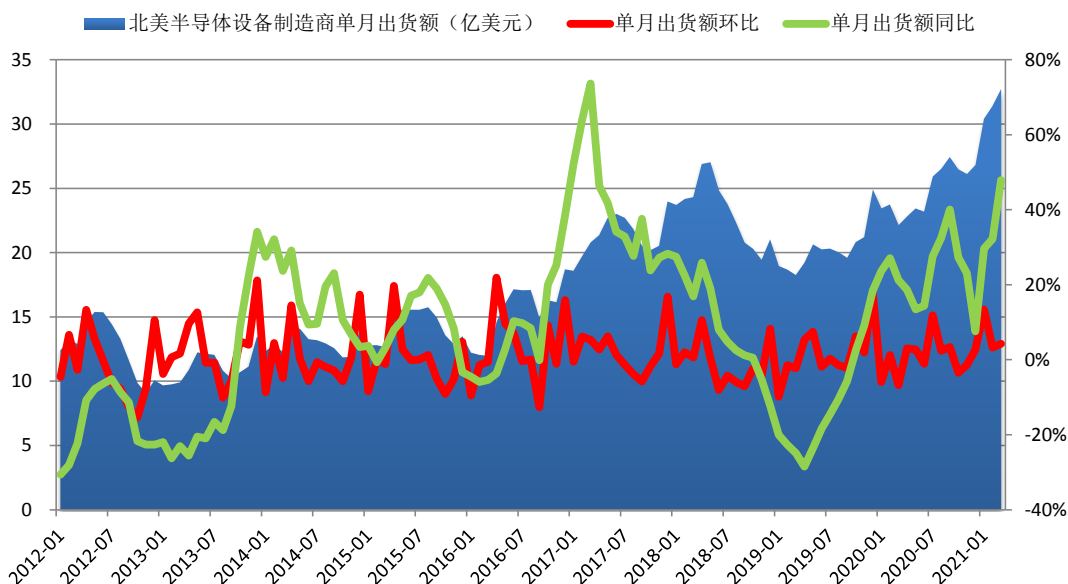


资料来源：TSMC 公告，中银证券

北美半导体设备制造商 3 月出货额持续增长

北美半导体设备制造商 3 月出货金额升至 32.73 亿美元，环比增长 4.2%，同比增长 48%。

图表 2. 北美半导体设备制造商 3 月出货额大幅增长

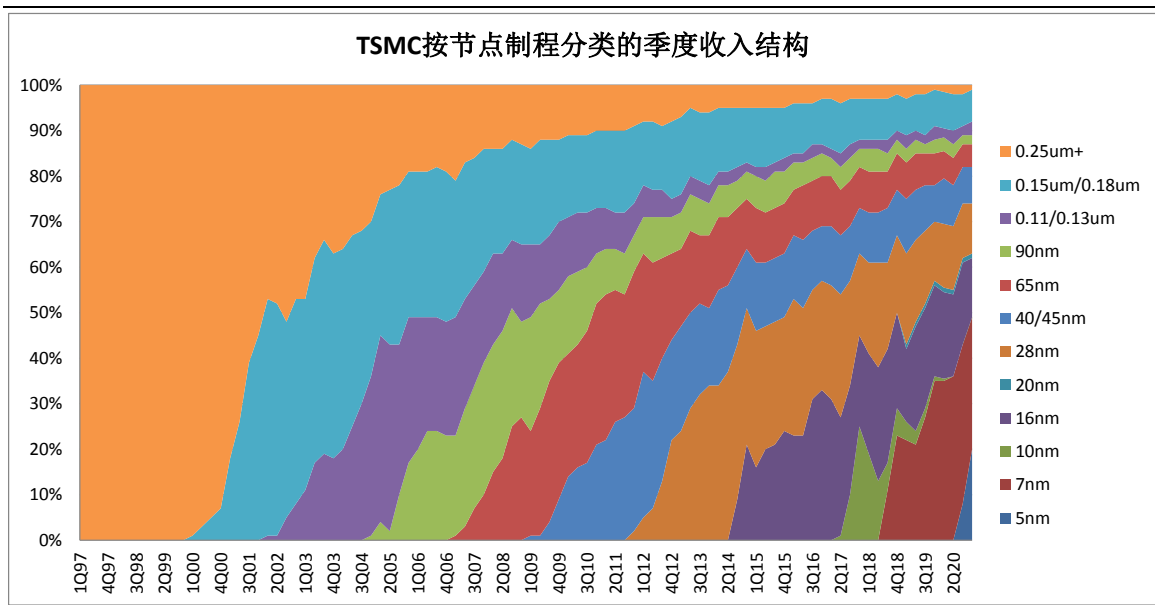


资料来源：www.semi.org，中银证券

先进制程仍是设备行业长期驱动因素

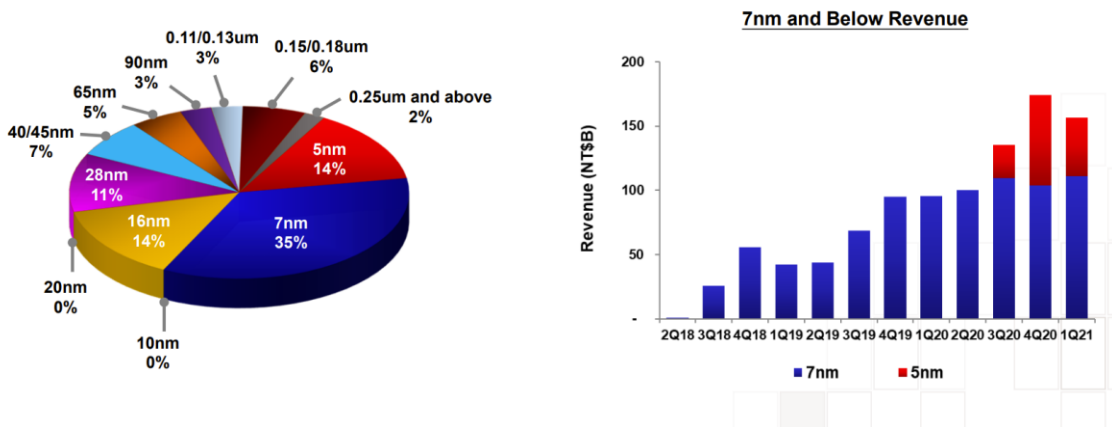
台积电先进制程收入占比过半。2021年一季度，5nm节点收入占比达到14%，7nm节点收入占比达到35%，16-5nm先进制程收入合计占比达到63%。

图表 3. TSMC 5nm 节点制程收入占比迅速攀升



资料来源：TSMC 公告，中银证券

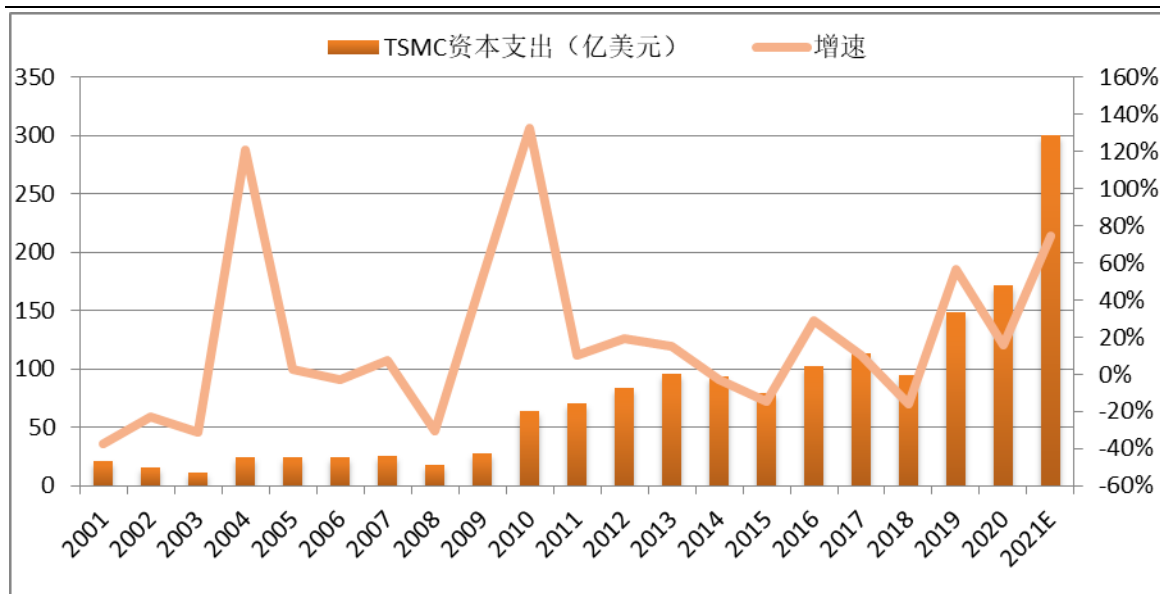
图表 4. TSMC 一季度季度 16nm-5nm 节点制程收入占比超 60%



资料来源：TSMC 公告，中银证券

2021 财年资本开支在早前指引 250-280 亿美元的基础上进一步上调至 300 亿美元，其中约 80%将用于 3、5、7nm 制程的先进工艺。

图表 5.TSMC 2021 年资本支出目标上调至 300 亿美元



资料来源：TSMC 公告，中银证券

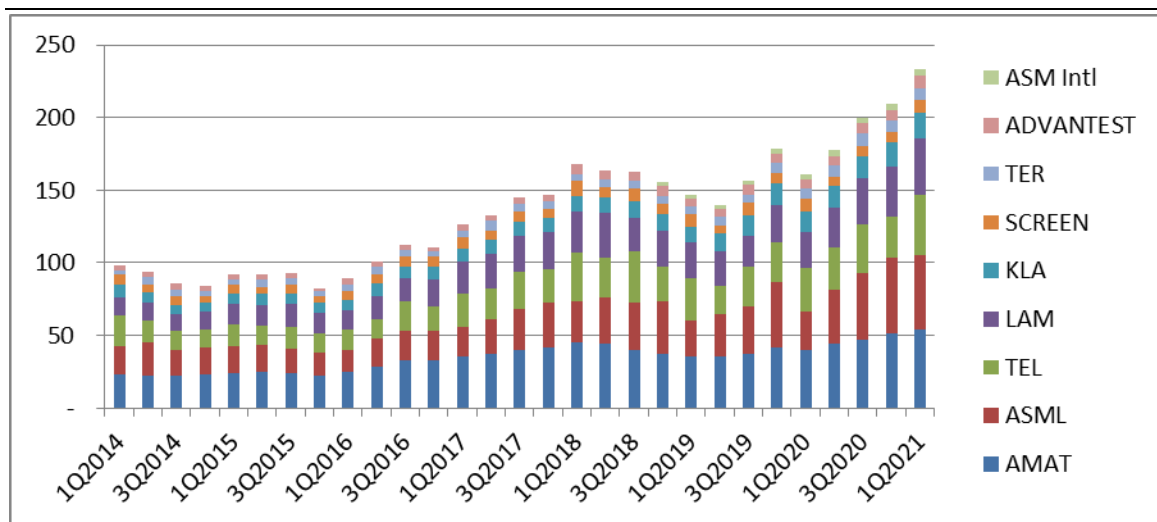
二、2021Q1 全球部分半导体设备龙头公司收入环比增长 11.5%，同比增长 45.1%

国际设备龙头 2021Q1 设备交付和收入确认持续加快

我们统计 8 家全球半导体设备上市企业，2020Q4 收入 205.27 亿美元，环比增长 4.6%，同比增长 17.3%。

由于 AMAT、DNS 尚未公布 2021Q1 财报，按照其业绩指引中值计算，8 家全球半导体设备上市企业 2021 年第一季度合计收入 228.93 亿美元，环比增长 11.5%，同比增长 45.1%。

图表 6. 21Q1 季度全球半导体设备行业收入创历史新高

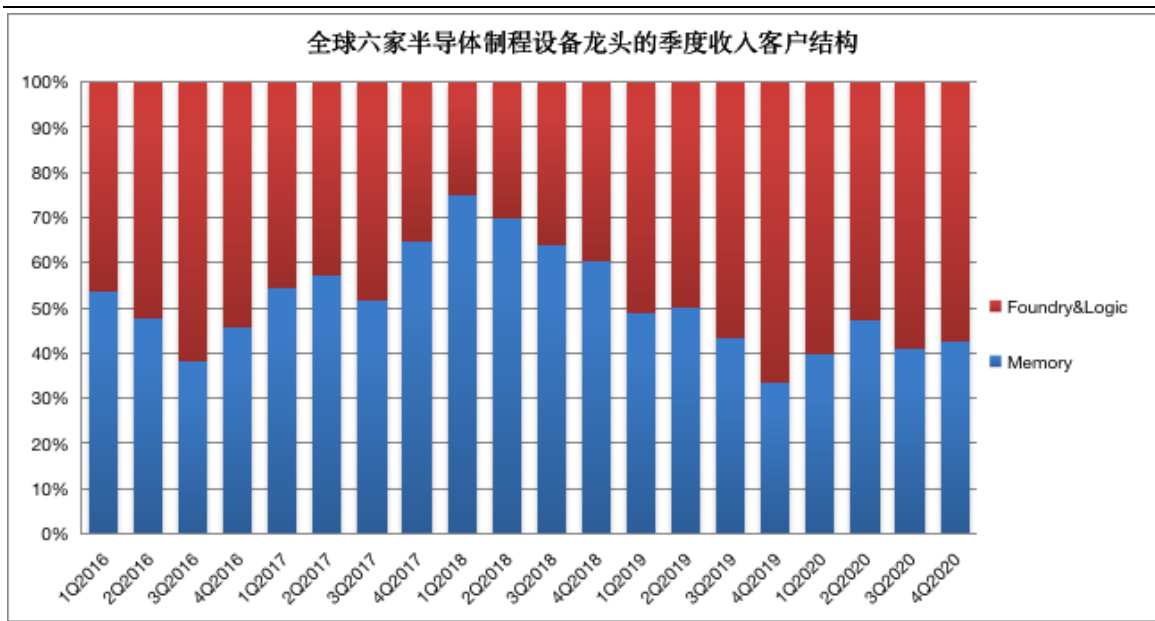


资料来源：各公司公告，中银证券

存储客户需求持续恢复

2020Q4, Memory 客户贡献的设备收入 58.24 亿美元, 同比增长 45%, 占比约为 42%, 比较去年四季度最低 33% 仍处于回升态势。

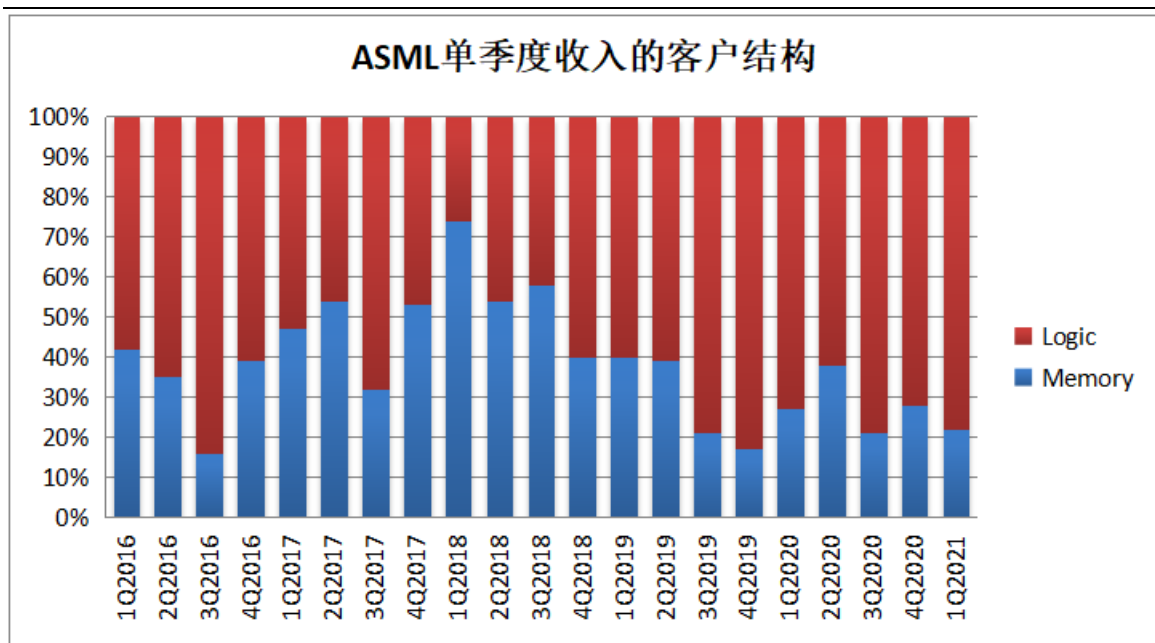
图表 7. 六家工艺设备龙头的季度收入结构中, memory 客户占比总体回升



资料来源: 各公司公告, 中银证券

2021Q1, ASML 收入中有 78% 来自 Logic/Foundry 客户, 22% 来自 Memory 客户, 对比 2020Q4, Memory 客户占比略降, Logic/Foundry 客户需求保持强劲。

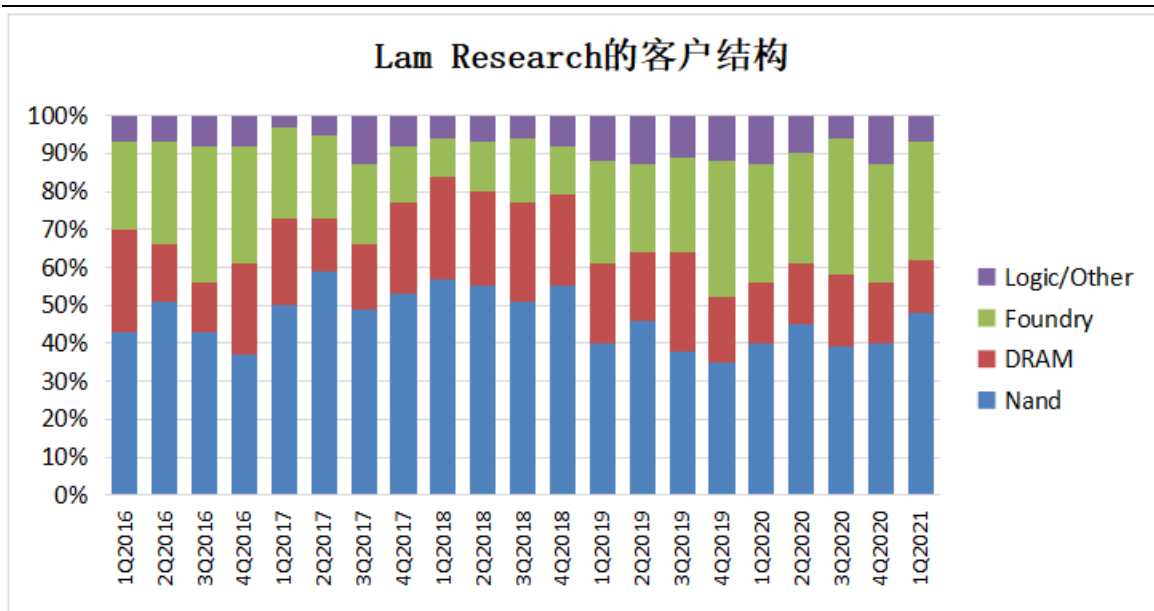
图表 8. ASML 按下游客户类型分类的季度收入结构



资料来源: ASML 公司公告, 中银证券

2021Q1, Lam Research 的存储客户贡献收入占比 62%, 环比 2020Q4 提升 6%。

图表 9. Lam Research 按下游客户类型分类的季度收入结构



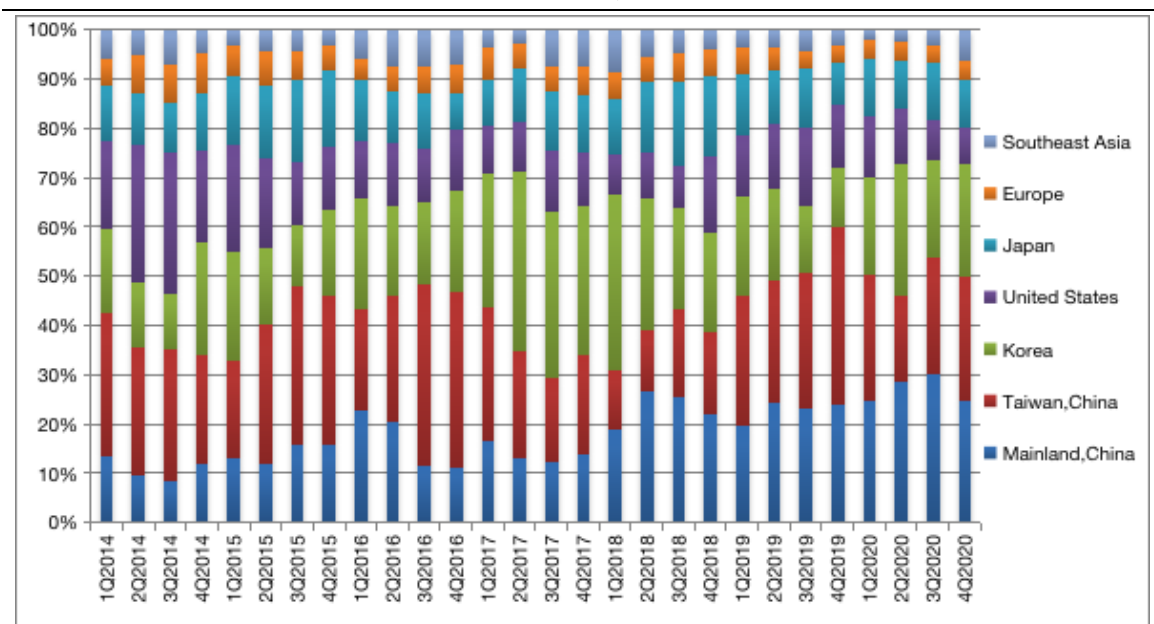
资料来源：Lam Research 公司公告，中银证券

三、中国大陆成为全球最主要的半导体设备市场之一

根据 AMAT、ASML、KLA、Lam、DNS、TEL 等数据，2020Q4 来自中国大陆的半导体设备销售收入 41.81 亿美元，占比 25%，比三季度下降 5 个百分点，与中国台湾地区(25%)持平，高于韩国(23%)。

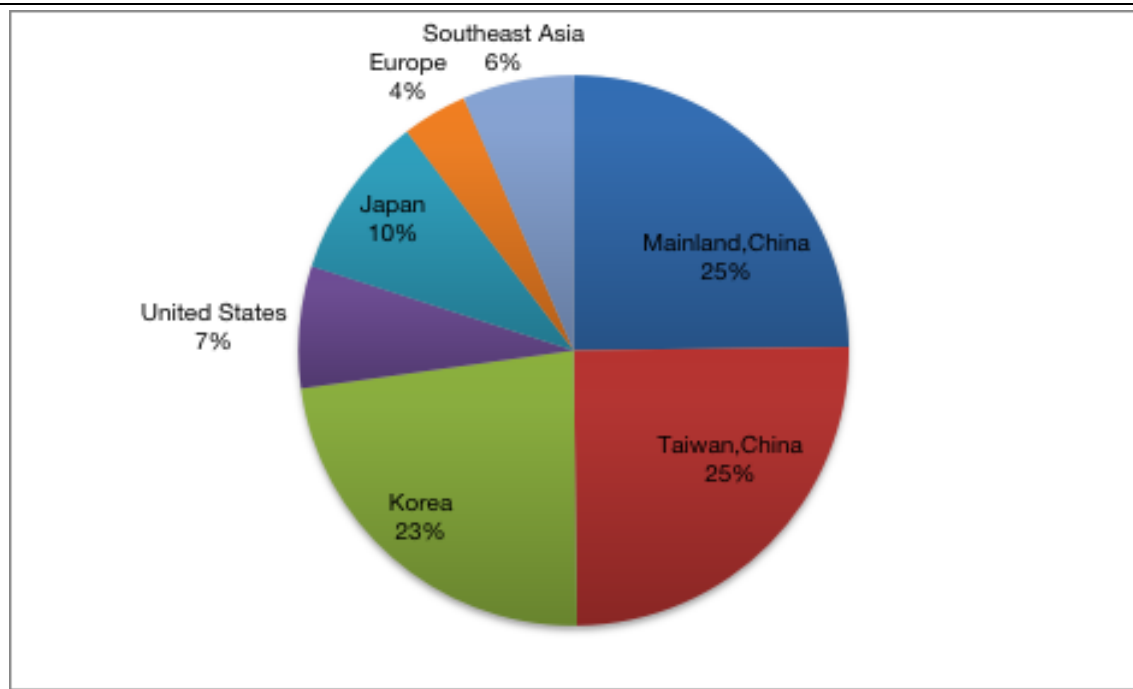
除未公布 2021Q1 财报的 AMAT、DNS、ASML、KLA、Lam、TEL 四家公司 2021Q1 来自中国大陆的半导体设备销售收入为 132.03 亿美元，占比为 23.4%，环比 2020Q4 下降 0.7 个百分点，低于韩国(32.81%)和中国台湾(25.42%)

图表 10. 全球六大半导体设备龙头的季度收入地域分布



资料来源：ASML、AMAT、KLA、TEL、LAM、DNS 公司公告，中银证券

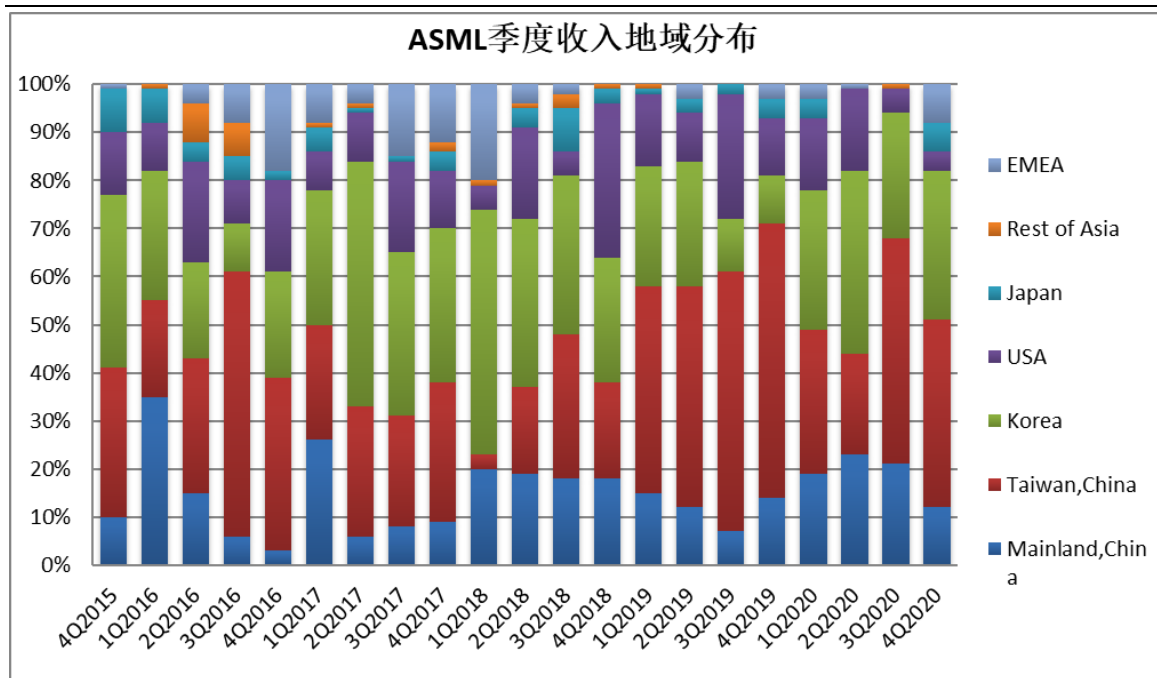
图表 11.2020Q4，中国大陆地区成为全球半导体设备收入的最大来源



资料来源：ASML、AMAT、KLA、TEL、LAM、DNS 公司公告，中银证券

2021Q1，来自中国大陆的 ASML 光刻机收入 5.63 亿美元，占比 15%，较 2020Q4 增长 1.41 亿美元。

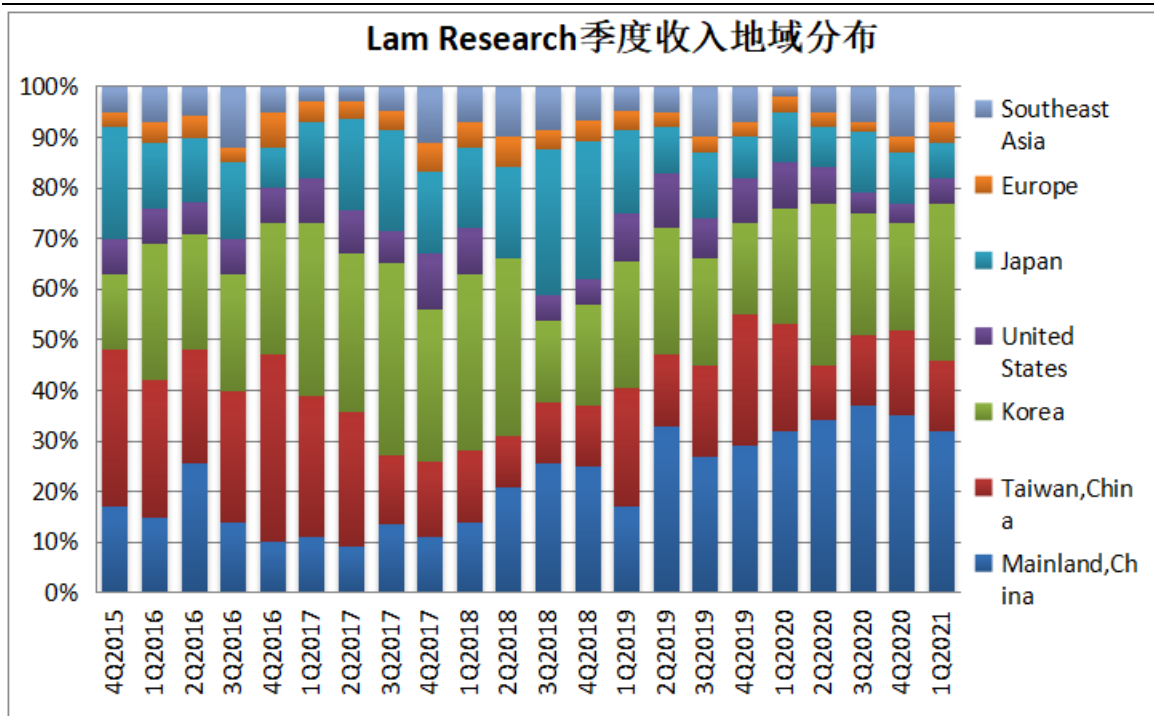
图表 12. ASML 季度收入的地域分布



资料来源：ASML 公司公告，中银证券

2021Q1，Lam 在中国大陆实现的销售收入达到 12.31 亿美元，创历史最高记录，收入占比达到 32%。

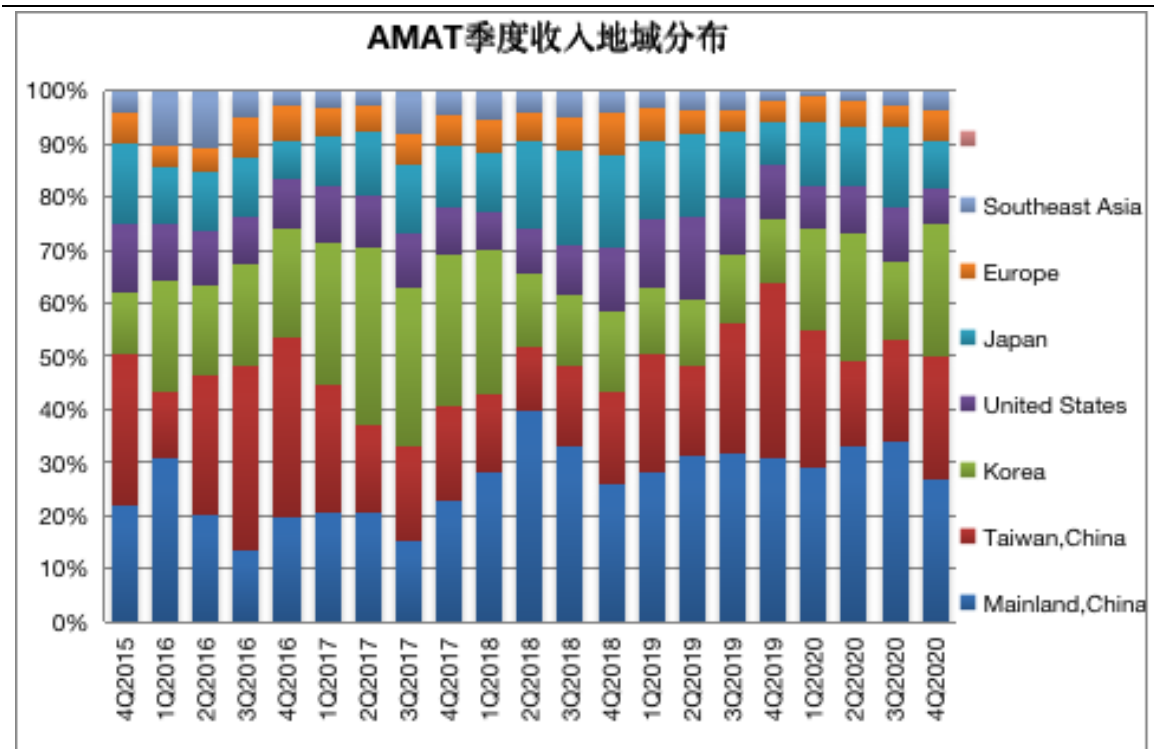
图表 13. Lam Research 季度收入的地域分布



资料来源: Lam 公司公告, 中银证券

2020Q4, AMAT 在中国大陆实现的销售收入达到 13.83 亿美元, 收入占比达到 27%。

图表 14. AMAT 季度收入的地域分布

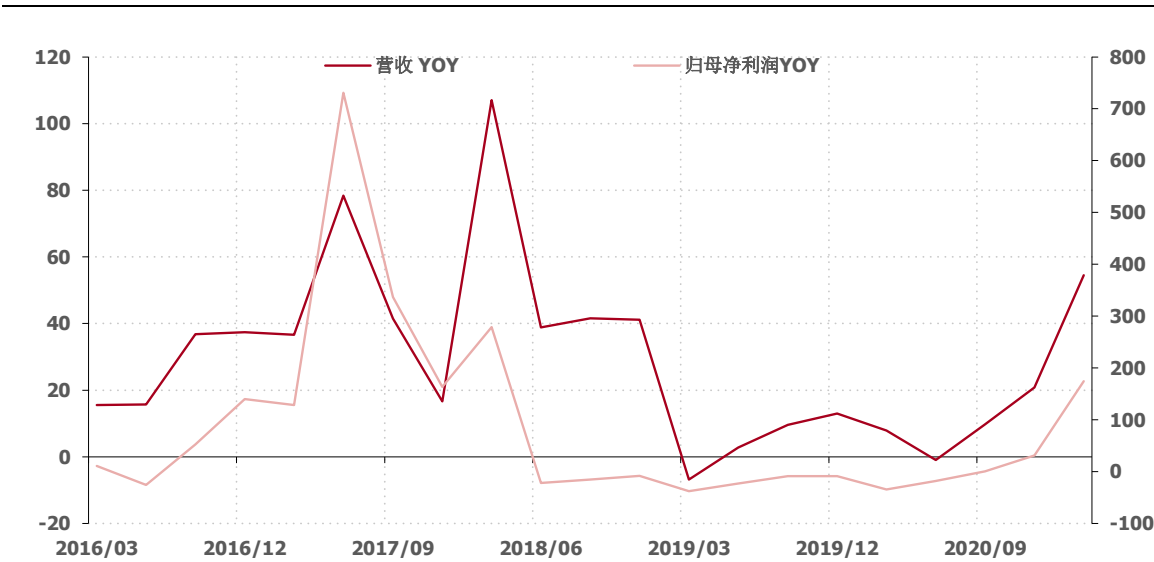


资料来源: AMAT 公司公告, 中银证券

四、A股半导体设备公司 2020 年全年、2021Q1 业绩快速增长

A股半导体设备板块 2020 年全年、2021 年一季度业绩快速增长。2020 年，A股半导体设备公司营收同比增长 20.8%，归母净利润同比增长 31.0%。2021 年一季度，A股半导体设备公司营收同比增长 54.5%，归母净利润同比增长 174.6%。

图表 15. A股半导体设备公司营收和归母净利润同比增速(单位：%)

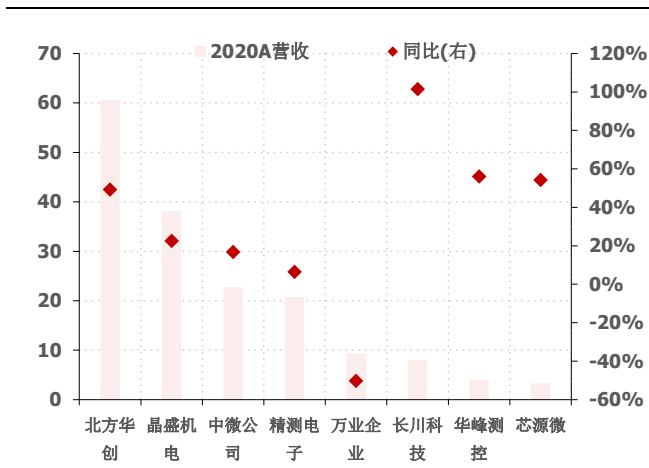


资料来源：万得，中银证券

具体到不同公司来看：

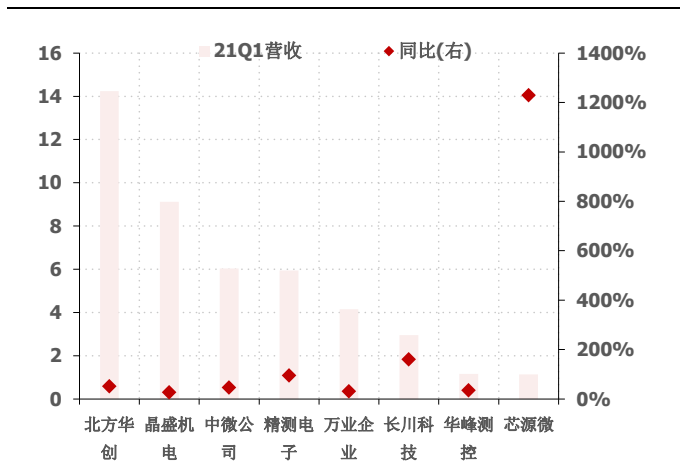
营收方面，北方华创、晶盛机电、中微公司收入规模靠前，2020 年营收分别为 60.6、38.1、22.7 亿元，2021Q1 营收分别为 14.2、9.1、6.0 亿元。从增速看，2020 年，长川科技、华峰测控、芯源微营收增速较快，分别为 102%、56%、54%。

图表 16. A股半导体设备公司 2020 年营收(亿元)



资料来源：万得，中银证券

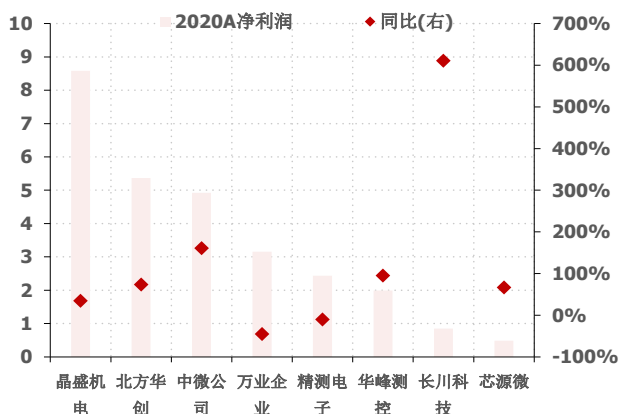
图表 17. A股半导体设备公司 2021Q1 营收(亿元)



资料来源：万得，中银证券

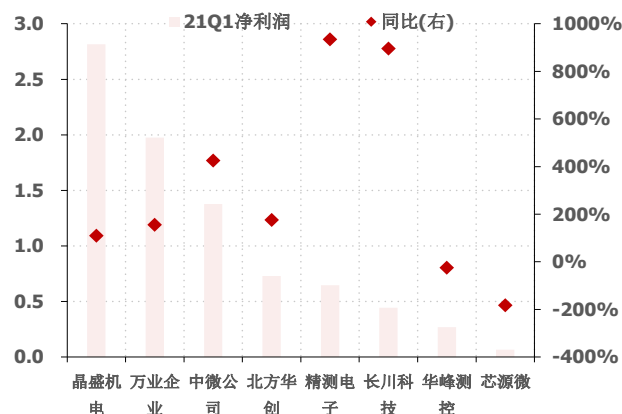
净利润方面，晶盛机电、北方华创、中微公司利润规模靠前，2020 年净利润分别为 8.6、5.4、4.9 亿元，2021Q1 净利润分别为 2.8、2.0、1.4 亿元。从增速看，2020 年，长川科技、中微公司、华峰测控等快速增长，增速分别为 611%、161%、95%。

图表 18. A 股半导体设备公司 2020 年归母净利润(亿元)



资料来源：万得，中银证券

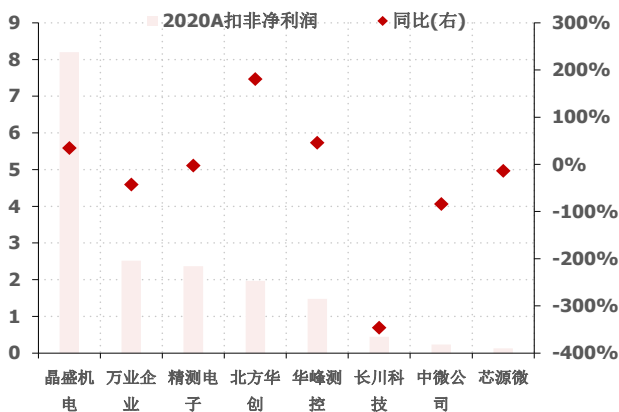
图表 19. A 股半导体设备公司 2021Q1 归母净利润(亿元)



资料来源：万得，中银证券

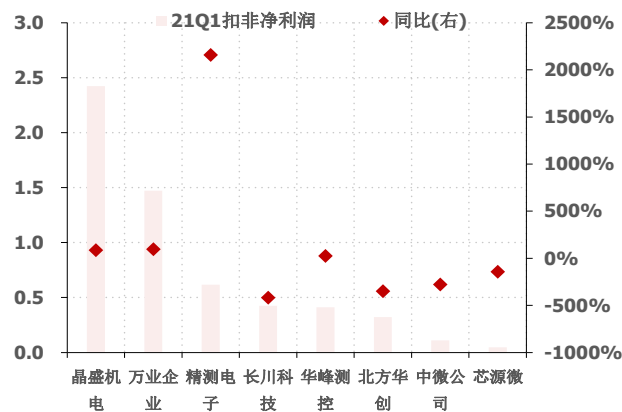
扣非后，晶盛机电、万业企业(房地产贡献主要利润)和精测电子扣非净利润靠前，2020 年分别为 8.2、2.5、2.4 元，2021Q1 分别为 2.4、1.5、0.6 亿元。

图表 20. A 股半导体设备公司 2020 年扣非净利润(亿元)



资料来源：万得，中银证券

图表 21. A 股半导体设备公司 2021Q1 扣非净利润(亿元)



资料来源：万得，中银证券

展望 Q2 和 2021 年全年：

由于前期订单逐步进入收入确认阶段，同时新签订单保持快速增长，预计芯源微、万业企业、精测电子等公司未来半导体设备部分收入和净利润维持快速增长。

同时，伴随着国产化率的提高、产品和客户验证的持续推进、覆盖工艺数量的增加，中微公司、北方华创等规模较大的半导体设备公司也将维持快速增长。

五、投资建议：全球经济数字化推动全球半导体设备强势复苏

目前，全球半导体设备行业景气度趋势向上，ASML、Lam Research、AMAT 等对 2021 年行业增长及订单预期普遍乐观。A 股半导体设备推荐组合：中微公司、北方华创、万业企业、华峰测控、长川科技、晶盛机电、精测电子、芯源微，关注晶盛机电、盛美半导体。

六、风险提示：

客户项目进度低于预期；新产品工艺验证时间长且风险高；零部件国产化缓慢。

图表 15. 报告中提及上市公司估值表

公司代码	公司简称	评级	股价 (元)	市值 (亿元)	每股收益(元/股)		市盈率(x)		最新每股净 资产 (元/股)
					2020A	2021E	2020A	2021E	
688012.SH	中微公司	买入	118.8	635.4	0.9	0.8	129.1	142.4	8.5
002371.SZ	北方华创	买入	165.6	822.2	1.1	1.7	151.5	96.3	13.8
688200.SH	华峰测控	买入	323.2	197.7	3.4	4.2	95.0	76.8	35.5
300567.SZ	精测电子	买入	56.5	139.3	1.0	1.7	57.0	33.8	7.1
688037.SH	芯源微	买入	80.4	67.5	0.6	0.8	138.6	97.0	9.3
300604.SZ	长川科技	买入	37.8	118.7	0.3	0.4	140.1	89.7	3.7
600641.SH	万业企业	增持	14.4	137.6	0.3	0.4	41.5	40.0	7.2
300316.SZ	晶盛机电	未有评级	38.7	497.3	0.7	1.0	57.7	37.8	4.3

资料来源：万得，中银证券

注：股价截止日 4 月 30 日，未有评级公司盈利预测来自万得一致预期

披露声明

本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明，本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务，没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员；也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益；本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。

中银国际证券股份有限公司同时声明，将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的，请慎重使用所获得的研究报告，以防止被误导，中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。

评级体系说明

以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准：

公司投资评级：

- 买入：预计该公司股价在未来 6 个月内超越基准指数 20%以上；
- 增持：预计该公司股价在未来 6 个月内超越基准指数 10%-20%；
- 中性：预计该公司股价在未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间；
- 减持：预计该公司股价在未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10%以上；
- 未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

行业投资评级：

- 强于大市：预计该行业指数在未来 6 个月内表现强于基准指数；
- 中性：预计该行业指数在未来 6 个月内表现基本与基准指数持平；
- 弱于大市：预计该行业指数在未来 6 个月内表现弱于基准指数。
- 未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

沪深市场基准指数为沪深 300 指数；新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数；香港市场基准指数为恒生指数或恒生中国企业指数；美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。

风险提示及免责声明

本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。

本报告发布的特定客户包括：1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报告，具备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户；2) 中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队，其可参考使用本报告。中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础，整合形成证券投资顾问服务建议或产品，提供给接受其证券投资顾问服务的客户。

中银国际证券股份有限公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的，亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策；需充分咨询证券投资顾问意见，独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担由此产生的任何责任及损失等。

本报告内含保密信息，仅供收件人使用。阁下作为收件人，不得出于任何目的直接或间接复制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人士，或将此报告全部或部分内容发表。如发现本研究报告被私自刊载或转发的，中银国际证券股份有限公司将及时采取维权措施，追究有关媒体或者机构的责任。所有本报告内使用的商标、服务标记及标记均为中银国际证券股份有限公司或其附属及关联公司（统称“中银国际集团”）的商标、服务标记、注册商标或注册服务标记。

本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用，并未考虑到任何特别的投资目的、财务状况或特殊需要，不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据的要约或邀请，亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券股份有限公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内容不构成对任何人的投资建议，阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前，就该投资产品的适合性，包括阁下的特殊投资目的、财务状况及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见。

尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券股份有限公司及其证券分析师从相信可靠的来源取得或达到，但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事、高管、员工或其他任何个人（包括其关联方）都不能保证它们的准确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外，中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证。阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为免生疑问，本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。

本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站以外的资料，中银国际集团未有参阅有关网站，也不对它们的内容负责。提供这些地址或超级链接（包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接）的目的，纯粹为了阁下的方便及参考，连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下须承担浏览这些网站的风险。

本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状，不构成任何保证，可随时更改，毋须提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况。本报告不能作为阁下私人投资的建议。

过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证，也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断，可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入可能出现上升或下跌。

部分投资可能不会轻易变现，可能在出售或变现投资时存在难度。同样，阁下获得有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁下。如上所述，阁下须在做出任何投资决策之前，包括买卖本报告涉及的任何证券，寻求阁下相关投资顾问的意见。

中银国际证券股份有限公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。

中银国际证券股份有限公司

中国上海浦东
银城中路 200 号
中银大厦 39 楼
邮编 200121
电话: (8621) 6860 4866
传真: (8621) 5888 3554

相关关联机构:

中银国际研究有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
致电香港免费电话:
中国网通 10 省市客户请拨打: 10800 8521065
中国电信 21 省市客户请拨打: 10800 1521065
新加坡客户请拨打: 800 852 3392
传真: (852) 2147 9513

中银国际证券有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
传真: (852) 2147 9513

中银国际控股有限公司北京代表处

中国北京市西城区
西单北大街 110 号 8 层
邮编: 100032
电话: (8610) 8326 2000
传真: (8610) 8326 2291

中银国际(英国)有限公司

2/F, 1 Lothbury
London EC2R 2DB
United Kingdom
电话: (4420) 3651 8888
传真: (4420) 3651 8877

中银国际(美国)有限公司

美国纽约市美国大道 1045 号
7 Bryant Park 15 楼
NY 10018
电话: (1) 212 259 0888
传真: (1) 212 259 0889

中银国际(新加坡)有限公司

注册编号 199303046Z
新加坡百得利路四号
中国银行大厦四楼(049908)
电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587
传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371